



全世界领先元器件制造商的选择

封端机

DM-6



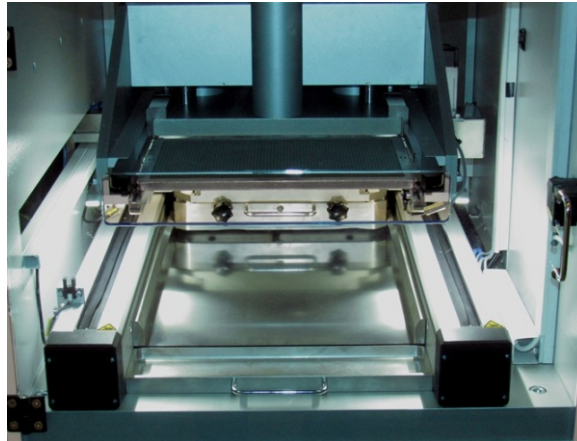
- 封端参数可全部编程，确保封端精度与质量
- 编程简单，可存储 50 多个程序
- 片式平整模式确认均匀封端
- 高速高精度伺服马达定位
- 易清洁

用于片式元器件终端

基本特点:

- 适合标准Palomar载板
- 针对非常小的元件，可使用带状系统
- 可用不同的模式：浸渍，印迹，整平，清洗，扩散等
- 标准电极浆料切换时间：少于10 分钟（不使用工具）

DM-6 封端机是经济实惠的高精度终端解决方案。坚固的设计，可靠的 PLC 控制和高速伺服电机确保完全可编程和可重复的封端要求。不需要机械调整来改变任何封端参数。高封端力可以完美地使芯片在封端过程中保持平整。



技术规格	
零件尺寸	0603 以上
载板尺寸	7" x 11" (177,8mm x 279,4mm)
电源	L x W x H: 1,8 m (70 英寸) x 0,8 m (31 英寸) x 0,8 m (31 英寸)
压缩空气	200-240 V; 50/60Hz; 20A 保险丝, 功率: 约 2 kW 可按用户特定需求设计
真空	-0.08 MPa (0.02 MPa 绝对), 100 L/min., 管径 12 mm
排风	30 m ³ /min., 管径 100 mm
选配	<ul style="list-style-type: none">· 膜带载板缓冲· 自动供浆· 真空泵

* 如何选型:
设备型号

DM-6

* 选配或者其它需求需要单独区分开



Grajski trg 15, 360 Zuzemberk, Slovenija
T +386 7 3885 200
F +386 7 3885 203
info@keko-equipment.com
www.keko-equipment.com